

穿越周期·释放价值

MemoryS 2026 大会议程表

2026年3月27日 深圳前海· JW万豪酒店

时段	项目	演讲人	演讲主题
08:00-09:10	签到		
09:10-09:20	主持开场		
09:20-09:35	CFM	总经理 邵炜	穿越周期 释放价值
09:35-09:55	三星电子	执行副总裁, 方案平台开发团队负责人 张实完	AI系统架构演进: 驱动未来AI的存储技术
09:55-10:15	长江存储	固态硬盘事业部负责人 谭弘	以存强算, 突破AI时代存力瓶颈——长江存储企业级解决方案
10:15-10:35	铠侠	SSD首席技术执行官 福田浩一	高性能、大容量——打造AI智存时代双引擎
10:35-10:55	闪迪	全球产品高级副总裁 Eric Spanneut	闪存创新赋能全域
10:55-11:15	阿里云	千问大模型高级产品解决方案架构师 李彬	千问大模型发展和演进趋势
11:15-11:35	高通	AI产品技术中国区负责人 万卫星	引领智能体AI创新 在端侧构建个人AI未来
11:35-11:55	慧荣科技	总经理 苟嘉章	重塑存储定位, 构筑AI时代核心引擎
11:55-12:15	思得	亚太区销售副总裁 倪锦峰	夯实存储根基, 拥抱AI时代
12:15-13:30	午餐		
13:30-13:45	下午开场		
13:45-14:15	MemoryS 企业大奖		
14:15-14:35	英特尔	中国区技术部总经理 高宇	端云协同的AI PC OpenClaw部署
14:35-14:55	江波龙	董事长、总经理 蔡华波	集成存储 探索端侧AI
14:55-15:15	群联电子	执行长 潘健成	闪存“从价到值”的转变
15:15-15:35	联芸科技	董事长 方小玲	推理时代: 存储主控芯片价值重塑
15:35-15:55	宜鼎国际	智能周边应用事业处 资深处长 吴志清	垂直产业赋能: 驱动边缘AI规模化落地
15:55-16:15	平头哥半导体	产品总监 周冠锋	镇岳510AI存储“芯”答案
16:15-16:35	腾讯云	操作系统内核资深技术专家 曾敬翔	云原生场景下的弹性内存方案
16:35-16:55	小鹏汽车	嵌入式平台高级总监 段志飞	面向具身智能终端的端侧AI存储演进——容量、带宽与架构创新思考
16:55-17:15	忆恒创源	CEO 张泰乐	以高性能NVMe SSD, 迎接AI时代训练、推理与海量数据的新需求
17:15-17:35	大普微	董事长 杨亚飞	AI竞逐下的存储跃迁
17:35-17:55	楷登电子	亚太及日本地区IP与生态系统销售群资深总监 陈会馨	人工智能时代战略与数据中心算力芯片的IP解决方案
17:55-18:15	FADU	中国区总经理 康雷	突破存储边界: 面向AI数据中心的新一代SSD
18:20-20:30	MemoryS Night (定向邀请)		

最终演讲嘉宾请以现场公布为准, 主办方保留最终解释权

本届大会铂金赞助商

SAMSUNG

长江存储
YANGTZE MEMORY

longsys

SiliconMotion

PHISON

Maxio

iFIIIA

服务邮箱: Service@ChinaFlashMarket.com

CFMS | MemoryS 2026

TRANSCENDING CYCLES UNLEASHING VALUE

MemoryS 2026 AGENDA

March 27, 2026 - JW MARRIOTT HOTEL SHENZHEN BAO'AN



TIME	ITEM	KEYNOTE SPEAKER / TOPIC
08:00-09:10	Sign-in	
09:10-09:20	Opening	
09:20-09:35	CFM	CEO TaiWei Transcending Cycles, Unleashing Value
09:35-09:55	Samsung	Corporate EVP, Solution Platform Development Team Silwan Chang Architecting AI Systems: Storage for the Next Generation of AI
09:55-10:15	YMTC	Head of SSD Business Unit Tan Hong Data-Centric Computing: Breaking the Memory Bottlenecks in the AI Era—YMTC Enterprise Solutions
10:15-10:35	Kioxia	Technology Executive of Applied SSD Technology Fukuda Koichi High Performance, Large Capacity: Forging the Dual Engines for AI Intelligence and Memory Era
10:35-10:55	Sandisk	Senior Vice President of Global Product Management Eric Spanneut Flash Memory Innovation Empowering All Scenarios
10:55-11:15	Alibaba Cloud	Senior Product Solution Architect for Qwen LLM Li Bin The Development and Evolution Trend of Qwen LLM
11:15-11:35	Qualcomm	Head of China AI Product Technology Wan Weixing Leading Agentic AI Innovation, Building the Future of Personal AI on the Edge
11:35-11:55	Silicon Motion	CEO Wallace C. Kou Redefining Storage for the AI Era
11:55-12:15	Solidigm	Greater Asia Region Vice President of Sales Benny Ni Reinforce the Memory Foundation, Embrace the AI Era
12:15-13:30	Lunch	
13:30-13:45	Afternoon Opening	
13:45-14:15	MemoryS Annual Award	
14:15-14:35	Intel	GM, PRC Country Tech Enablement Group Gary Gao Deploying OpenClaw for AI PC with End-Cloud Collaboration
14:35-14:55	Longsys	Chairman & CEO Cai Huabo Integrated Storage, Exploring Edge AI
14:55-15:15	Phison	CEO K.S. Pua Transformation of Flash Memory from Cost to Value
15:15-15:35	Maxio	Chairwoman Fang Xiaoling Inference Era: Reshape the Value of Memory Controller Chips
15:35-15:55	Innodisk	Intelligent Peripheral Application Department Director Johnny Wu Vertical Industry Empowerment: Driving the Large-Scale Adoption of Edge AI
15:55-16:15	T-Head	Product Director Zhou Guanfeng Zhenyue 510: The Chip Answer to AI Memory
16:15-16:35	Tencent Cloud	OpenCloudOS Kernel SIG Maintainer Linus Zeng Elastic Memory Solutions for Cloud-Native Scenario
16:35-16:55	Xpeng	Embedded Platform Department Senior Director Jeffery Duan Edge AI Memory Evolution for Embodied AI Terminals: Innovation in Capacity, Bandwidth and Architecture
16:55-17:15	Memblaze	CEO Zhang Taile Meet New Demands of AI Training, Inference and Massive Data with High-Performance NVMe SSDs
17:15-17:35	DapuStor	Chairman Yang Yafei Memory Leap in AI Competition
17:35-17:55	Cadence	IP and Ecosystem Sales Group Director of Asia-Pac & Japan, Cadence Wendy Chen PCI Express® Solutions for the AI Era - IP for Connectivity and Storage
17:55-18:15	FADU	General Manager of China Region Kang Lei Break Memory Boundary: Next-Generation SSDs for AI Data Centers
18:20-20:30	MemoryS Night (Directional Invitation)	

The final speakers are subject to the site announcement and the organizer reserves the right of final interpretation.

PLATINUM SPONSORS

SAMSUNG

长江存储
YANGTZE MEMORY

longsys

SiliconMotion

PHISON

Maxio

iFIIA

Service E-mail: Service@ChinaFlashMarket.com